

(11) Publication number:

63259075 A

Generated Document

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number:

62089919

(51) Intl.

C23C 14/34 H01L 21/285

(22) Application date: 14.04.87

CI.:

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

26.10.88

(84) Designated contracting states: (71)Applicant:

NIPPON MINING CO LTD

(72) Inventor: SAWADA SUSUMU

KATO YOSHIHARU KANANO OSAMU **FUJIOKA MASAAKI** 

(74)

Representative:

# (54) TITANIUM NITRIDE TARGET AND ITS **PRODUCTION**

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a high density and high purity titanium nitride target having a low oxygen content by hot pressing titanium nitride powder to high density optionally after mixing with titanium hydride and dehydrogenation and by working the hot pressed body.

CONSTITUTION: Chips obtd. by machining an ingot formed by melting high purity titanium with electron beams are nitrided by heating in a surface nitrided titanium vessel in a high purity nitrogen atmosphere. The resulting titanium nitride powder is hot pressed to ≥90% theoretical density ratio after the powder is mixed with titanium hydride and dehydrogenated so as to regulate • the ratio of N to Ti as required. The titanium hydride is obtd. by heating the above- mentioned titanium chips in a flow of a gaseous Ar-H2 mixture. The hot pressed body is then worked into a target. This target is a high density and high purity titanium nitride TiNx (x=0.1W1.0) target having ≥90% theoretical density ratio and <2,500ppm O2 content. The Fe content in the target is preferably reduced to <10ppm.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 259075

(9) Int Cl. 4 C 23 C 14/34 識別記号

厅内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)10月26日

C 23 C 14/34 H 01 L 21/285

301

8520-4K R-7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

③発明の名称 室化チタンターゲットとその製造方法

②特 願 昭62-89919

砂発 明 者 沢 田 進 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 日本鉱業株式会社 磁原工場内

砂発 明 者 加 藤 義 春 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 日本鉱業株式会社 磁原工場内

⑦発 明 者 叶 野 治 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 日本鉱業株式会社 磯原工場内

⑦発 明 者 藤 岡 将 明 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 日本鉱業株式会社 磯原工場内

⑪出 願 人 日本鉱業株式会社 東京都港区赤坂1丁目12番32号

现代 理 人 弁理士 倉内 基弘 外1名

明 細 魯

#### 1 発明の名称

望化チタンターゲットとその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- 型論密度比90 X以上そしてO<sub>2</sub> 含有量 2500
  ppm 未満の窒化チタン(TiNx)ターゲット。
- 2) x が 0.1 ~ 1.0 の 範囲から 選択される 特許 請求の 範囲 第 1 項 記載 の ターゲット。
- 3) ターゲットの鉄含有量が 1 0 ppm 未消である 特許請求の範囲第 1 項記載のターゲット。
- 4) 鼠化チタン粉末を、必要に応じ N / Ti 比割整のため水素化チタンを添加混合して脱水素した後、 理論密度比9 D 名以上までホットプレスし、そしてターゲットに加工することを特徴とする窓化チタン ( TiNx ) ターゲットの製造方法。
- 5) 強化チタン粉末が高純度チタンのエレクトロンピーム溶解インゴットを切削して得られる切粉を高純度窒素雰囲気中で加熱して強化処理するこ

とにより生成される特許請求の類囲第4項記載の方法。

- 6) 盤化処理が表面を盤化処理したチタン製容器を用いて行われる特許請求の範囲第5項記収の方法。
- 7) 水素化ナタン粉末が高純度チタンのエレクトロンピーム溶解インゴットを切削して得られる切粉を(Ar + H<sub>2</sub>) 気流中で加熱することにより生成される特許請求の範囲第 4 項記載の方法。

# 5. 発明の詳細な説明

# 産業上の利用分野

本発明は、高密度高純度窒化チタンターゲット 及びその製造方法に関するものである。本ターゲットによつて、ICデバイスにおける窓化チタン (TiNx)皮膜を通常的なスパッタリング技術により形成可能となり、パリアーその他の用途への 象化チタン皮膜の応用範囲が広まる。

#### 従来技術

留化チタンターゲットは、半導体パリアー形成

用に試みに製造されたことはあるが、高純度・高 労度のターグットが現在入手しえないため I C 産 菜で使用されるに至つていない。即ち、従来の登 化チタンターグットは翌化チタン粉を粉末冶金法 で焼結させることにより作製できるが、純度が懸 くまたガス成分(酸素)が高く、スパッタ時に割 れてしまい、使いものにならないのが実情である。 そのため、IC用簋化チタン皮瓞は、チタンター グットを 盤 素 雰 囲 気下 でスパッタ する 反応性スパ ツタリング技術に顧らざるをえない。しかし、翌 紫分圧により生成される膜の性質及びスパッタ速 度が大きく変動する。 すなわち、 窒素分圧の 低い 範囲ではスパッタ速度は大きいが膜質は悪く、鍵 素分圧の高い範囲ではスパッタ速度が極めて小さ く生産性が悪い。また、膜質のコントロールが難 しく、信頼性のある皮膜を再現性良く形成するこ とが仲々出来ない。

チタンの翌化に関しては、窒素雰囲気中でチタンを加熱すれば窒化チタンが得られることは良く 知られている。しかし、窒化はごく換面しか起ら

合相として5~22重量者も添加されまたMo<sub>2</sub>C、WC、VC等の1種又は複数種の金属炭化物も添加されているため、選化チタン単味の焼結体の製造目的にはあまり参考とならないが、脱蛩により粉 永表面の活性化を図つたものと思われる。

いずれにせよ、現在のところ、通常的なスパッタリング技術の適用に耐える登化チタンターグットは存在せず、またそれに応用しうる先行技術は 知られてないと云つてよい。

1 C用スパッタリングターゲットの場合、ユーザーの要望に応じた翌化チタン中の登录の含有率を有するターゲットを作製する必要があり、そのためTiNxのx値を任意に変更する技術の確立も必要である。

#### 発明の目的

本発明は、スペッタ時の割れを防止しまた吸放 酸素放出に伴う弊容を防止する為、90%以上の 理論密度比を有し且つ酸素含有量2500ppm未 滴の、高密度・高純度ターゲットの開発を目的と する。 ないため、選化チタン物を得るには強化と物砕とを繰返し行うのが従来からの実施法である。そのため、粉調製過程で不械物、特に Fe 及び  $O_2$  の汚染が進行するのは不可避であり、生成型化チタン粉はどうしても Fe 及び  $O_2$  水準の高いものとなった。例えば、市販強化チタン粉の一例は、Fe: 500 ppm そして  $O_2$ : 4000~1000 ppm の分析値を示す。

窒化チタン粉は焼結性が悪く、加えて上記の通り包蔵ガスが多いため、それを用いて粉末冶金法で焼結させても、焼結強度が上らずまたガス放出のため焼給体の割れが起りやすい。

特開昭61-246534号は、切削工具や計 摩耐食部品更に時計ケース等の金色萎飾品の製造 を目的としてチタン蒸焼結材料の製造法を開示し ている。この技術は、焼納密度を上げるために登 素飽和の強化チタン粉末を脱量処理し、この脱盤 したものを原料として通常の粉末冶金条件に従い 焼結することを骨子とするものである。焼結体の 使金が上記のものであることから、Ni や Co が結

本発明のまた別の目的は、TiNxのx値を Q 1 ~ 1 D の範囲で自在に変えることの出来る、上記高密度・高純度ターゲットの製造方法を提供することである。

#### 発明の概要

更に、重要な知見として、TiNxのxの調整の ためには水素化チタン(TiH, )粉末を用いるの こうした知見の下で、処理工程に由来する鉄及び酸素の汚染を検小膜に抑えつつ高純度チタン粉を原料として調製を行うことにより、高密度・高純度ターゲットを作製することが可能となる。密度は90%型論密度比以上そしてO2含有量は2500pm未満のものが得られる。

斯くして、 本発 明は、

- 型論密度比9 0 %以上そしてO₂ 含有量 2500
  ppm 未満の望化チタン(TiNx)ターゲット、
  及び
- 2) 窒化チタン粉末を、必要に応じ N / T! 比別 般のため水素化チタンを添加混合して脱水素した

性、切粉の厚みの均一性等の観点から旋盤の使用 が好ましい。切粉の厚さは、改業量をなるたけ増 さずに後の強化工程が適度に進行しうるよう 2 ## 以下とするのが好ましい。更に、厚さが大きすぎ ると切粉を切削しにくくなることも厚さを2瞬以 下とする別の理由である。厚さの下限は、かさ街 **段増加による取扱い体積の増加を考慮してQ05** mp程度とすることが推奨される。好ましい無様 は、0.1 mm ± 4.0 %程度に厚さを揃えることであ る。表面浄化は、切削時のFe 汚染、酸化汚染等 を除くため塩限、硫酸等の好ましくはELS等級 以上の酸を用いての酸洗や脱脂によりもたらされ る。尚、EB溶解後のインゴットは、Mg、 C& 等 の不純物は除去精製されるが、Fe 及びO, 品位は ほとんど変化しないので、なるたけ高純度のスポ ングテタンを使うことが肝畏である。

出発チタン粉末は、上記のようなEB溶解 - 切削方法に限定されるものでないことは云うまでもなく、例えばスポンツチタンの符製及びその粉砕、市販チタン粉末の複製といつた方法も採用しうる。

後、理論密度比90%以上までホットプレスし、 そしてターゲットに加工することを特徴とする空 化チタン(TiNx )ターゲットの製造方法 を提供するものである。

#### 発明の具体的説明

本発明の窒化チタン(TiNx)ターグットの製造においては、高納度のチタン粉末を出発原料として使用する。出発原料の純度以上にターグットの純度を高めることが出来ないので、将にFe 及びO2 について、なるたけ高純度のチタン粉末を使用せねばならない。

こうした高純度のチタン粉末を得る簡便な方法の一つは、純度9998以上のスポンジチタンをエレクトロンピーム(EB)溶解し、生成EBインゴットから切削によつてチタン切粉を生成し、これを酸洗等により表面浄化することである。この方法により、Fe く 1 0 ppm 及び〇~400~500 ppm の高純度チタン粉末(切粉)が入手しうる。切削は、ポール盤、セーバー、旋盤等の工作機械の任意のものを用いて為しうるが、生産

こうして得られた高純度チタン粉末は、一部は 盤化処理をそして残部は水素化処理を施される。 その比率は、必要とされる水素化チタンの配合比 によつて定まる。

窒化処理は、1300~1850℃の温度において高純度N2(好ましくは5N以上)雰囲気でチタン粉末を加熱することにより実施される。温度と保持時間によりN/Ti(發化処理により生成される盤化チタンを便宜上TiNyと表示すると、yの做)を変えることが出来る。この盤化処理によりTiNy(Q5くy≤1)の、Ti 比率の少ない。母化チタンを生成しておき、目標組ずるTiH2粉末を所要量級加することが好ましい。但し、強化処理により生成されたTiNy粉末を直接ホットプレスに供することを妨げるものでない。

電化処理に当つては、表面が既に激化されているチタン製容器を用いることが好ましい。その理由は、強化は発熱反応のため、納チタン製容器を用いると、容器と被強化チタン粉末との両方で同

時に選化発熱反応が起こり、温度が過剰上昇するからである。チタン製以外の容器は汚染を招きやすいので用いないことが好ましい。

窒化処理後、生成物は粉砕される。窒化チタンは粉砕性が良好であり、また既に海肉とされているから、粉砕は容易に行うことが出来る。この点もまた、Fe 及び O₂ 汚染を抑制するため Ar 中 Mo ライニング ポールミルを使用して実施することが推奨される。別様には Ar クラブポックス内で Mo 製の乳棒及び乳鉢を用いて行なわれる。粉砕容器も非汚染性ライニングを施したものを使用すべきである。こうして、窒化チタン Ti Ny (好ましくは a 5 < y ≤ 1 ) 粉末が得られる。

一方で、N/Ti 比率調整の為のチタン添加剤として水素化チタン(TiH<sub>2</sub>)が割製される。水業化は急酸な水素吸収のため炉内が負圧となつて危険なため注意を要するが(例えば特公昭 5 0 - 1 7 9 5 6 号は水素吸収の激しい層を順次移動させる方式によりこれを回避する)、不活性ガス

ぼし、表面の活性化に寄与する。生成するメタル チタンは選化チタンと反応してそのN/TI 比率 を調整する。

この後、N/Ti 比率を調整したTiNx ( a 1 ≤x < 1 0 ) 粉末或いは単味 TiNy ( x = y であ り、好ましくは a 5 < x、 y ≤ 1 ) 粉末はホット プレスにより高密度焼結体に成型される。ホット プレスにおいては、TiNx,y の x, y の値によ つて条件を次の通り変えることが好ましい:

#### (I) Ti が多い場合

(一般にx,yがa1~a5)

盘 度 :1250~1400℃

E 力 : 300 kg/cm²以上

プレス時間 : Q 5 ~ 2 hr

羽姐気 : 真空

T i 量が多いので低電でも容易に高密度化する。しかし、温度が高ければ高い極、T i が多ければ多い程 $O_2$  が増える。(10 $^{-5}$  mbar 程度の真空であつてもTiO,となる)

( 特にAr ) + H<sub>2</sub> 気流を流すことによりこうした急速な水 発化が有効に防止し うることが 判明したので、ここでもこの方法を採用することが好ましい。

水素化チタン生成物もまた粉砕される。水条化 チタンの粉砕性は良好であり、この点が例えば綿 チタンの代りに水素化チタンを用いるメリットの 一つである。粉砕に当つては、上述した窒化チタ ンの粉砕の類様に従うべきである。

こうして得られた TiNy 粉末と TiH<sub>2</sub> 粉末とは、 目標ターグット組成に応じた然るべき比率で配合 される。 温合は、例えば V 形ミキサを用いること により実施される。 両者の非常に均質な混合体が 得られ、この点もまた TiH<sub>2</sub> を使用するメリット の一つである。

混合物は次いで脱水素処型される。これは、 $TiH_2 \rightarrow Ti + H_2$ の反応に基く。一般に600~700℃の温度において真空中又は不活性ガス(特に $N_2$  が好ましい)中で脱水素処理は実施される。発生する水素は、粉末装面に遠元作用を及

### (II) Ti が少ない場合

(一般にx,yがQ5~10)

盤度:1700~1800℃

圧 力 : 3 0 0 kg/cm² 以上

ブレス時間: 0.5~2 hr

雰囲気 : 鹽泉

T i 並が少なくなつてくると、高密度化するのに、高温を要する。 温度が 1.700 でを超えると、 T i  $N \rightarrow T$  i  $+ \frac{1}{2}N_2$  の反応が起こり、脱空する。 この脱毀を防ぐため $N_2$  雰囲気 (1 気圧) とする。

(注) プレス圧は使用するダイスの射力によつて 決定され、高耐力のものが使用しうる場合には高 いプレス圧を採用する。

こうして得られたホットブレス焼結体は90% 以上の埋論密度比を有し、これを機械加工することによりターゲットが得られる。

得られるターグットは、上記の通り高密度であると同時に高純度原料を用い且つ工程中の汚染を 及小限に抑制するようにしたので、 $O_2$  < 2500 ppm ( Fe < 1 0 ppm ) の包載ガスの少ない高純 度のものである。

本方法において、鼠化処理により得られる鼠化 チタンTiNy は、そのままでもホットプレスされ うるが、好ましくは水素化チタンTiH2と混合-脱水楽したものをホットプレスする方がよい。タ ーゲット目標組成TiNxよりTi が少なめのTiNy (即ちy>x)を作製しそして(y-x)分を TiH, で補充する(x=y=1の時以外)。こう することにより、脱水衆時の水米作用が有効に利 用しうる。

موانه م

#### 吳施例 1

EB溶解Tiインゴットを旋盤によりQ1 血厚 みに切削して得られたTi 切粉(Fe < 1 0 ppm) を破洗及び乾燥後、その一部を製面を強化処理し たチタン製容器に入れ、これを炉内にセットした。 **炉内を10<sup>-5</sup> Torr のオーダまで真空排気後、** ②化処理のため、6Nの超高純度N。ガスを炉内 に1気圧まで導入した。炉盤を100℃/hr で 昇盘し、1400℃に1時間保持した。 哈却役、 翌化処理物を取出し、Ar グラブポックス内でMo

庄 力 : 300 kg/cm²

保持時間: 40分

英空:7×10-6 Torr

の条件でホットプレスした。

焼結後、機械加工により仕上げたメーゲットは、 TiNx (x=Q2)であり、O, 含有量2300 ppm そして理論密度比97%であつた。 Fe 含有 量は10 ppm未満で出発原料と変らなかつた。

#### 実施例2

実施例1において、窒化の条件を変えて異つた 組成のTiNyを調製した点を除いて、同様に処理 した。生成ターグットの 02 含有量及び密度を測 定した。条件を結果を表1、に示す。

迎 1

翌 化 条 件	生成 T i Ny	ターゲット O <sub>2</sub> 量	密度				
1400 ℃×5 hr	y = 0.8 2	2 4 0 0 ppm	96%				
1600 C×1 hr	y = a 8 5	2450 ppm	9 5 %				

极々の N / T 比率を有する盤化チタン粉末をホ

製乳梅及び乳鉢を用いて粉砕し、-200メンシ ユに節別した。 生成窒化チタン TiNy は、 y = 

一方、上記Ti 切物の残部を、Ar + H, の混合 気硫(Ar 50%+H, 50%)中に置き、400 ℃×3 hr の条件で水梨化処型した。冷却後、上 記と同様の方法で粉砕し、-200メッシュに節 別した。生成水素化チタン(TiH。)粉の酸素含 有盤は500 ppm であつた。

TiNy 粉 1 4 0 0 8 と TiH, 粉 2 5 0 0 8 とを V型混合器で混合し、炉内に入れ、1 D<sup>-5</sup> Torr 台まで真空排気後昇温させた。H₂ガスの発生の 為400℃程度から炉内圧力は2 Torr まで高く なつたが 6 8 0 ℃で 2 5 Hr 保持すると 炉内 圧力 は再び 1 0-4 Torr 台へ復始した。これは TiH, が完全に解離した為である。こうして、混合份の 脱水素を完了した。

**冷却後、混合粉をホットプレスダイスに充塡し、** 益 度: 1 2 5 0 ℃

**ツトプレス条件を変え、ホットプレスした。生成** ターゲットの O。 含有量及び密度を次の表 2 に示

表 2

材料	プレスタ	件	ターゲット O <sub>2</sub> 並	密度
TiNo.2	1250 °C	英空	2300 ppm	97%
TINo .4	1350℃	真空	2400 ppm	92%
TiNo.6	1800℃	N 2	2400 ppm	94%
TiN, 0	1800℃	N 2	2200 ppm	91%

# 比較例1

市販の TiN 粉末(O, = 4000 ppm、 Fe = 500 ppm )を用いて1800℃でN, 雰囲気中 ホットプレスしたが、強度が上らず、密度不足と なつた。従つて、純度の悪い原料を使えば純度の 扱いターゲットしかできず $O_2$  く 2 5 0 0 ppm、 Fe < 1 0 ppmを満足できない。

#### 比較例2

ホットプレスの条件を下表の通りとすると、 O, が増加したり、密度不足だつたり、脱盤が起こつ

たりして良好なターグットは得られなかつた。

. 表 3

材料	ホットプレス条件	ターゲット〇 2位	密度	脱鎧の有無
TiNo.2	1600℃ 真空	5000 րթոո	98%	有
TiNo.2	1790 °C N 2	5500 ppm	99%	無
TiNo.8	1700℃ 真空	2350 ppm	93%	有
TiNo.e	1300℃ 真空	2000 ppm	78%	無
TiN1 . 0	1800℃ 興空	220C ppm	91%	無

# 発明の効果

- ① スパッター時の割れ、ガス発生が少なく、 使用に耐える。
- ② 不納物が少ないので、IC 部品として使用 可能である。
- ③ 反応性スパッタリングの必要がない。
- ④ N合有量の異なる膜を、得ることができる。 こうして、これまで使用されなかつたIC用途に 窒化チタンターゲットを用いてスパッタリングに より成販することが可能となった。